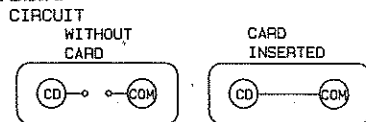


注 記
NOTES

1. テールコプラナリティー: 0.08mmMAX.
COPLANARITY: 0.08mmMAX.

2. 回路構成



3. 基板側カードスロット蓋設置の事。CAP FOR THE CARD SLOT
落下衝撃時にカート' が飛び出す恐れがある。基板側カードスロット蓋を設置する必要があります。
THE MAIN UNIT SHALL HAVE A CAP FOR THE CARD SLOT IN ORDER TO PREVENT THE CARD FROM POPPING OUT WHEN DROPPING IMPACT IS APPLIED.

4. 製造ロット番号表示
LOT. NO.

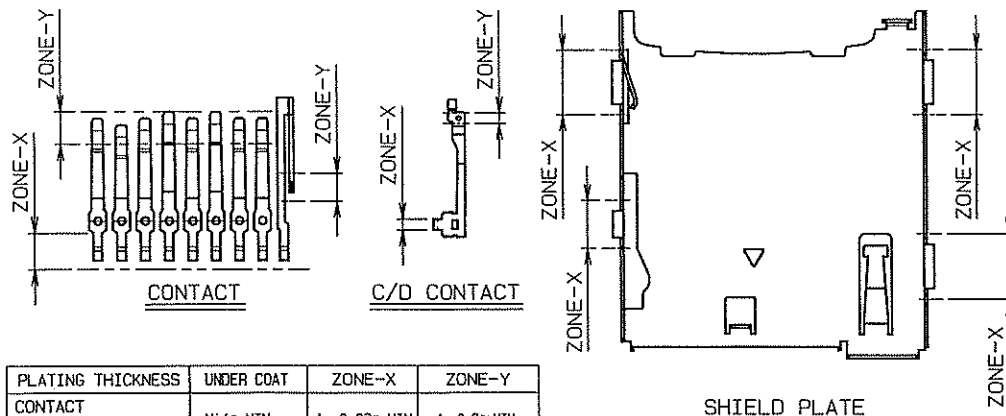
0325XX
製造年 YEAR
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE

5. 型番

P/N 00 5138 008 100 858 +
シリーズ SERIES
極数 NO. OF POS.

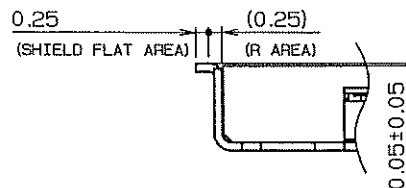
6. のっき仕様・範囲
PLATING (AREA)

のっき範囲は、のっき加工が最低限実施されていなければならない箇所とする。
THE FOLLOWING SPECIFIED AREAS SHALL BE PLATED FOR SURE.

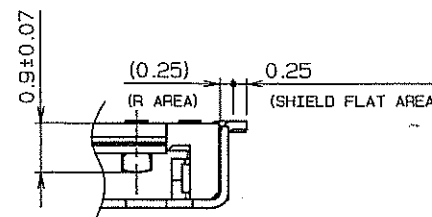


PLATING THICKNESS	UNDER COAT	ZONE-X	ZONE-Y
CONTACT	Ni 1μmMIN.	Au 0.03μmMIN.	Au 0.2μmMIN.
C/D CONTACT			
SHIELD PLATE	Ni 0.5μmMIN.	Au 0.03μmMIN.	

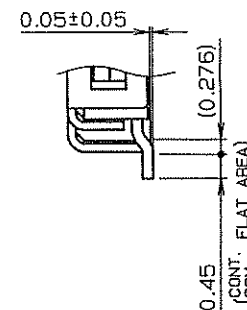
※CONTACT先端部は、テールカットを行っている為、破断面となります。
(先端破断面部へののっき塗布無し)
THE SURFACE OF CONTACT ENDS ARE RUPTURED (NOT PLATED) BECAUSE TAILS ARE CUT.



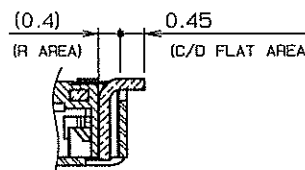
DETAIL "A" (S=10/1)



DETAIL "B" (S=10/1)



DETAIL "C" (S=10/1)



SECT. X-X (S=10/1)

KED

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格					
X < 10 ±0.2		UNIT mm		REFER TO SHEET 1/2			
10 ≤ X < 30 ±0.25		ANGLE 3RD		NO. EDN/DCN DATE ISSUE CHECKED APPROVED			
30 ≤ X ±0.3		SCALE NXS		PART NAME / 品名			
ANGLE / 角度 ±3°		DATE 8-05-10		SERIES 5138 Micro-SD ASSY			
DRAWN H.SADATOKU		DESIGNED S.HORINO		TYPE PUSH/PUSH NORMAL H=1.6			
CHECKED		APPROVED H.SADATOKU		PART NO. / 型番			
KYOCERA		KYOCERA ELCO CORPORATION		00 5138 008 100 858 +			
				DWG NO. / 図番			
				BJS 5138018			
				SHEET REV 12/21 A			